



2023年8月2日

各 位

会社名 イビデン株式会社
代表者 代表取締役社長 青木 武志
(コード番号 4062 東証プライム、名証プレミア)
問合せ先 経営企画本部副本部長 佐野 尚
(TEL : 0584-81-3111)

完全子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ

当社は、2023年8月2日開催の取締役会において、当社の完全子会社であるイビデングラファイト株式会社を吸収合併（以下、「本合併」という）することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本合併は完全子会社を対象とする吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略しております。

記

1. 合併の目的

当社連結子会社であるイビデングラファイト株式会社は、特殊炭素製品（グラファイト）の加工を行っておりますが、当社グループにおける経営資源を一体化することによる競争力強化を目的として、本合併を行うことといたしました。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併契約承認の取締役会決議日	2023年8月2日
合併契約締結日	2023年8月2日
合併効力発生日	2023年10月1日（予定）

(注)本合併は、当社においては会社法第796条第2項に基づく簡易合併であり、イビデングラファイト株式会社においては会社法第784条第1項に基づく略式合併であるため、いずれも合併契約承認に関する株主総会を開催いたしません。

(2) 合併の方式

当社を存続会社とし、イビデングラファイト株式会社を消滅会社とする吸収合併です。

(3) 合併に係る割当ての内容

当社の完全子会社との合併であるため、本合併による新株の発行および金銭の交付はありません。

(4) 消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

3. 合併の当事会社の概要

	吸収合併存続会社		吸収合併消滅会社	
(1) 名称	イビデン株式会社		イビデングラファイト株式会社	
(2) 所在地	岐阜県大垣市神田町2丁目1番地		岐阜県大垣市神田町2丁目1番地	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 青木 武志		代表取締役社長 神崎 雄介	
(4) 事業内容	ICパッケージ基板、SiC-DPF、触媒担体保持・シール材、グラファイト、高温断熱ウールの製造販売		グラファイトの加工販売	
(5) 資本金	64,152百万円		80百万円	
(6) 設立年月日	1912年11月25日		1976年3月1日	
(7) 発行済株式数	140,860,557株		8,000株	
(8) 決算期	3月31日		3月31日	
(9) 大株主及び持株比率 (2023年3月31日現在)	日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	16.20%	イビデン株式会社	100.00%
	株式会社日本カストディ銀行(信託口)	10.03%		
	株式会社豊田自動織機	4.45%		
	株式会社大垣共立銀行	2.97%		
	株式会社十六銀行	2.95%		
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績				
決算期	2023年3月期(連結)		2023年3月期(単体)	
純資産	425,606百万円		771百万円	
総資産	857,508百万円		909百万円	
1株当たり純資産	3,002.08円		96,498.33円	
売上高	417,549百万円		1,042百万円	
営業利益	72,362百万円		116百万円	
経常利益	76,176百万円		118百万円	
親会社株主に属する当期純利益	52,187百万円		77百万円	
1株当たり当期純利益	373.73円		9,677.10円	

4. 本合併後の状況

本合併後、当社の名称、所在地、代表の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期に変更はありません。

5. 今後の見通し

本合併は、完全子会社との合併であるため、連結業績への影響はありません。

以 上